檔　　號：
保存年限：

行政院國家科學委員會　函

地址：台北市和平東路2段106號
聯絡人：何幸蓉 助理研究員
電話：02-27377686
傳真：02-2737-7619
電子信箱：srhe@nsc.gov.tw

受文者：中國醫藥大學
發文日期：中華民國99年7月15日
發文字號：臺會協字第0990049769號
速別：速件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：

裝

主旨：「科學工業園區研發精進產學合作計畫」自即日起至99年8月31日止受理計畫申請，歡迎科學工業園區（以下簡稱園區）廠商與學研機構踴躍提出申請，請　查照轉知。

說明：

一、本計畫目的係透過產學合作模式，鼓勵園區廠商結合學研機構之研發能量，共同進行產業異質整合與關鍵技術之合作研究，以激發產業的差異化與高附加價值，培植產業所需之優質研發人力，共創產業發展高峰。每件最高可補助新台幣1,000萬元，其中補助學研機構比例不得低於總補助金額之30%。

訂

二、有意申請者，請於8月31日下午5時前，備函檢送申請文件送達各園區管理局，逾期恕不受理。有關本計畫相關辦法、申請注意事項及申請文件等資料，請逕至各園區管理局網頁下載參考，網址如下：

(一)竹科管理局：http://www.sipa.gov.tw，點選「最新消息」或「研發及人培→表單下載」選項。

(二)中科管理局：http://www.ctsp.gov.tw，點選「最新消息」或「投資引進→創新研發」選項。

(三)南科管理局：http://www.stsipa.gov.tw，點選「園區通報」或「園區廠商→產學研發平台→創新研發獎助→文件表單下載→研發精進獎助」選項。

線

三、如有計畫申請相關問題，請洽各園區管理局承辦窗口專線：

(一)竹科管理局：03-5773311，顏先生#2137、陳先生#213

1。

(二)中科管理局：04-25658588，林先生#7326、張小姐#7328。

(三)南科管理局：06-5051001，劉先生#2123、沈先生#2138。

正本：專題（共284單位）

副本：本會所屬機關（共3單位）

裝

訂

線